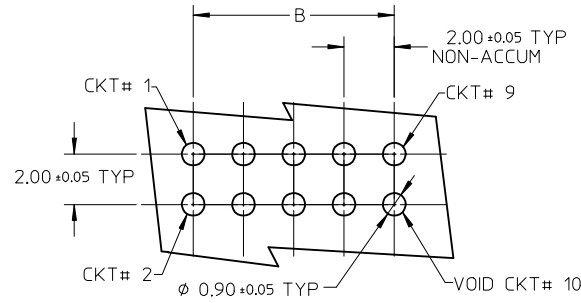
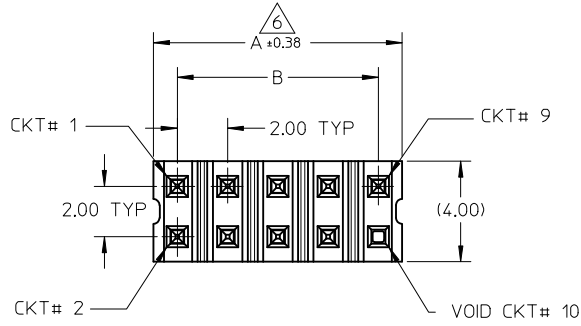
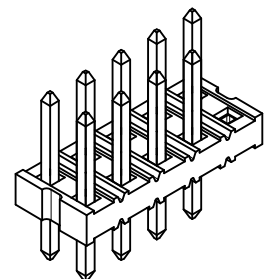
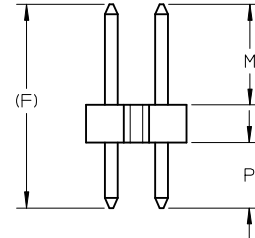
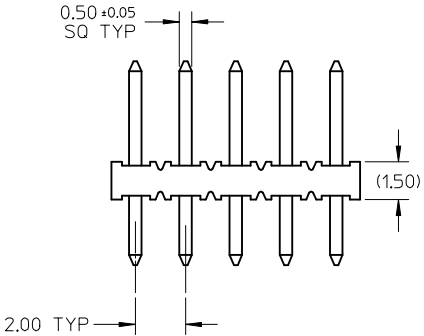




PCB LAYOUT: COMPONENT SIDE



NOTES:

1. MATERIAL:
HSG: NYLON, GLASS-FILLED, UL94V-0 COLOR: BLACK
PIN: 0.50MM SQ, COPPER ALLOY
2. PLATING TYPE:
(1) GOLD FLASH OVER
1.25µm MIN. NICKEL OVERALL.
(2) GOLD FLASH ON CONTACT AND
2.50µm MIN. TIN ON SOLDER TAIL OVER
1.25µm MIN. NICKEL OVERALL.
(3) 0.38µm MIN. GOLD PLATE ON CONTACT AND
2.00µm MIN. TIN ON SOLDER TAIL OVER
1.25µm MIN. NICKEL OVERALL.
(4) 0.75µm MIN. GOLD PLATE ON CONTACT AND
2.00µm MIN. TIN ON SOLDER TAIL OVER
1.25µm MIN. NICKEL OVERALL.
(5) 2.50µm MIN. TIN OVERALL
1.25µm MIN. NICKEL OVERALL
3. PRODUCT SPECIFICATION: PS-87761-100
4. PACKAGING TYPE: SEE TABLE
5. WAFER TO BE FLAT WITHIN 0.003 mm/mm
6. IRREGULAR CIRCUIT CUTOFF WITHIN BREAKAWAY SECTION IS PERMISSIBLE. CUTTING OR CHIPPING OF THE MAIN BODY IS NOT ACCEPTABLE
7. RECOMMENDED PCB THICKNESS IS 1.60mm ± 0.10
8. THE ABOVE CKT 10 (WITH VOID PIN) IS FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY
9. PACKAGING SPECIFICATION:
TRAY: PK-89990-487

SEE SHEET 2 EC NO: S2015-1446 DRWN:ATSEE 2013/12/02 CHKD:MRAMAKRI SHINA 2015/06/12 APPR:KPRASAD 2015/06/16 B2	DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS F_A=0 F_G=0 F_P=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE NTS	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION				
				mm	INCH	DRAWN BY SKLIM01	DATE 2005/10/05	TITLE CUSTOM HEADER 2MM DUAL ROW SINGLE WAFER, VERTICAL T/H HDR molex					
			4 PLACES	±---	±---	CHECKED BY	DATE						
			3 PLACES	±---	±---	BHLOW	2005/10/18						
			2 PLACES	±0.2	±---	APPROVED BY	DATE						
			1 PLACE	±---	±---	PTLIM	2005/10/18	DOCUMENT NO. SD-87758-108					
			0 PLACE	±	±	MATERIAL NO.							SHEET NO. 1 OF 2
			ANGULAR ± 3 °					SEE TABLE					
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS					SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

10			9		8		7		6		5		4		3		2		1			
F	CKT SIZE	DIMENSION												PART NO. IN BULK	PART NO. IN TRAY	CKT SIZE	PEG	PLATE OPT.	VOID PIN POSITION	DIMENSION		F
		A	B																	MATING END	SOLDER TAIL	
	M													P								
	04	4.00	2.00											-	87758-0647	06	N	3	-	6.85	3.10	
	06	6.00	4.00											-	87758-0808	08	N	4	-	4.00	4.20	9.70
	08	8.00	6.00											-	87758-1007	10	N	3	10	4.00	2.60	8.10
E	10	10.00	8.00	-	87758-1008	10	N	4	10	4.00	3.20	8.70										
	12	12.00	10.00	-	87758-1012	10	N	3	-	7.65	2.60	11.75										
	14	14.00	12.00	-	87758-0014	14	N	3	-	5.50	1.40	8.40										
	16	16.00	14.00	-	87758-1492	14	N	5	-	10.00	2.90	14.40										
	18	18.00	16.00	-	87758-0016	16	N	5	-	6.30	2.50	10.30										
	20	20.00	18.00	-	87758-0017	16	N	5	-	6.60	2.60	10.70										
D	22	22.00	20.00	-	87758-2608	26	N	4	-	4.00	4.20	9.70										
	24	24.00	22.00	-	87758-4000	40	N	3	-	7.90	3.40	12.80										
	26	26.00	24.00	-	87758-4471	44	N	4	19	4.00	2.60	8.10										
	28	28.00	26.00	-	87758-4477	44	N	3	20	4.00	2.60	8.10										
	30	30.00	28.00	-	87758-0050	50	N	3	-	13.00	4.20	18.70										
	32	32.00	30.00	-																		
C	34	34.00	32.00																			
	36	36.00	34.00																			
	38	38.00	36.00																			
	40	40.00	38.00																			
	42	42.00	40.00																			
	44	44.00	42.00																			
B	46	46.00	44.00																			
	48	48.00	46.00																			
	50	50.00	48.00																			
A	SHT 2. +87758-1492 EC NO: S2015-1446 DRWN:ATSEE 2013/12/02 CHKD:MRAMAKRI SHNA 2015/06/12 APPR:KPRASAD 2015/06/16 B2			DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS F=0 F=0 F=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE NTS	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		CUSTOM HEADER 2MM DUAL ROW SINGLE WAFER, VERTICAL T/H HDR molex				SHEET NO. 2 OF 2				
	SIZE A3		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		ANGULAR ± 3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION											
							SEE TABLE		SD-87758-108													
tb_frame_A3_P_AM_T Rev. G 2012/01/11			9		8		7		6		5		4		3		2		1			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru